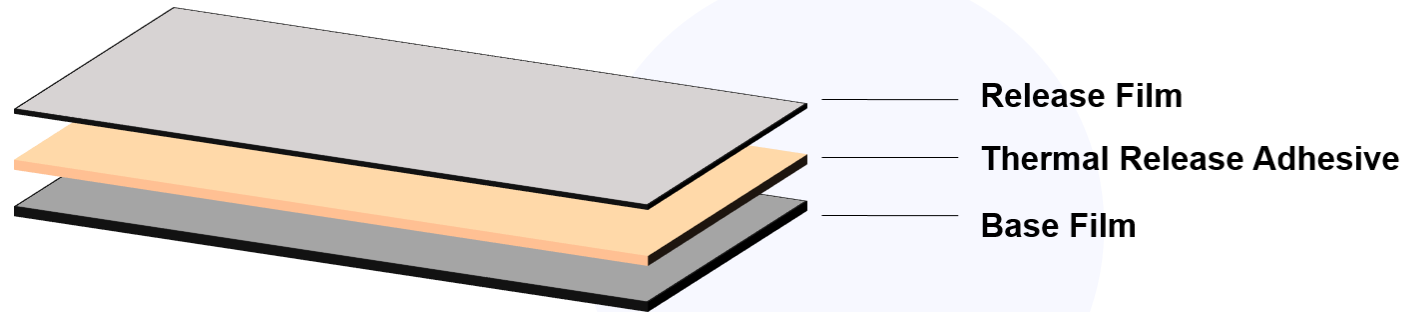


應用 (Application)

- MLCC 切割製程
- 晶片電阻切割製程
- LED 芯片研磨製程
- 玻璃切割製程
- 製品暫時固定



特點 (Feature)

- 半導體、電子與光電元件、LED、電阻被動元件等產業切割研磨專用
- 品質特性經國際大廠驗證及使用，穩定性媲美日系產品
- 黏著力佳，利於微小電子元件加工時不位移
- 經熱烘箱或烤盤加熱後，電子元件利於脫落不沾黏
- 在 MLCC 及其他電子元件製造產業展現高效性及穩定性

型號 Model	使用製程 Process	底材材質 Base film material	顏色 Color	熱解溫度 Thermal release temperature (°C)
TR-120B	保護用途製程	PET	乳白色/淺黃色	120
TR-51PA2	MLCC、LCD 玻璃面板切割以及藍寶石基板薄化製程			100
TR-120A				120
TR-561A2				130
TR-150A2				150
TR-170A2				170

依您的需求，設計最符合您的客製化材料

Customize your material

Located in Kaohsiung

